PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-004726

(43)Date of publication of application: 12.01.2001

(51)Int.Cl.

GD1R 33/02 H01L 43/00

(21)Application number: 11-174886

(71)Applicant : TDK CORP

(22)Date of filing:

22.06.1999

(72)Inventor: SHINOURA OSAMU

YAMAOKA HIDEHIKO

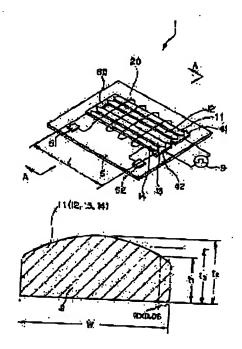
OIKAWA TORU

(54) MAGNETIC FIELD SENSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a high-sensitivity and small magnetic field sensor by a constitution wherein a relationship between the shape in the cross section in the width direction of a magnetic thin film, i.e., the film thickness near the central part in the width direction, and the film thickness near the end part in the width direction satisfies a

SOLUTION: For example, a conductor coil 20 for magnetic-field detection is wound on magnetic thin films 11, 12, 13, 14. The conductor coil 20 is formed normally as a thin-film coil. Then, the width in the cross section in the width direction of the nearly rectangular magnetic thin films 11, 12, 13, 14 is designated as W, the film thickness near the end part in the width direction as t1, and the film thickness near the central part as t2. Then, the magnetic thin films are constituted so as to have a crosssectional shape at t2/t1>1. preferably at t2/t1>1.2, or more preferably at t2/t1>1.5. At this time, the film thickness t1 near the end part in the width direction has a height in the position of 5% of the width W from the end part in the width direction, i.e., in the position of 0.05 W from the end part in the width direction. In addition, the film thickness t2 has a film thickness and a maximum film thickness near the central part of the



引用文献 1

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開費号 特開2001—4726 (P2001—4726A)

(43)公開日 平成18年1月12日(2001.1.12)

(51) Int.CL.7

G01R 33/02 H01L 43/00 設別記号

F I G O 1 R 33/02

7-73-1-(参考) D 2G017

H01L 43/00

審査開求 未請求 開求項の数8 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特顯平11-174886

(22)出殿日

平成11年6月22日(1999.6.22)

(71)出顧人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72)発明者 篠浦 治

東京都中央区日本橋一丁自13番1号 ティ

一ディーケイ株式会社内

(72)発明者 山岡 英彦

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 100098006

弁理士 瓜田 秀夫 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁界センサ

(57) 【要約】

【課題】 極めて高感度で小型の磁界センサを提供する。

【解決手段】 略長方形状の磁性薄膜を有し、当該磁性 薄膜の長手方向両端部から高周波電流を通電する機構を 有し、前配磁性薄膜の幅方向断面における形状は、その 幅方向中央部近傍の膜厚を t 2、幅方向端部近傍の膜厚 t 1とした場合、 t 2> t 1 を満たしてなるように構成 する。

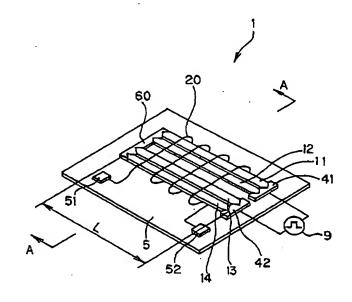


FIG.1

(2)

【特許請求の範囲】

【肺求項1】 略長方形状の磁性薄膜を有し、当該磁性 薄膜の長手方向両端部から高周波電流を通電する磁界セ ンサにおいて、

前記磁性薄膜の幅方向断面における形状は、その幅方向 中央部近傍の膜厚を t 2、幅方向端部近傍の膜厚 t 1 と した場合、 t 2 > t 1 を満たしてなることを特徴とする 磁界センサ。

【請求項2】 前記歴性簿膜の幅方向断面における前記 幅端部近傍の膜厚 t 1 と、中央部近傍の膜厚 t 2 との関 係が、t 2 / t 1 > 1、2の関係を満たしてなる請求項 1 に記載の磁界センサ。

【請求項3】 前記磁性薄膜の幅方向断面における前記 幅端部近傍の膜厚 t 1 と、中央部近傍の膜厚 t 2 との関係が、t 2 / t 1 > 1.5の関係を満たしてなる請求項 1 に記載の磁界センサ。

【請求項4】 前記磁性薄膜の平均膜厚 t 3 が 1 ~ 2 0 μmである請求項 1 ないし請求項 3 のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項5】 前記磁性薄膜が電気めっき法により成膜 20 された磁性膜である請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項 6】 磁気インピーダンス効果を用いた磁界センサである請求項 1 ないし請求項 5 のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項7】 磁気インダクタンス効果を用いた磁界センサである請求項1ないし請求項5のいずれかに配載の磁界センサ。

【請求項8】 前記磁性薄膜の幅方向断面における幅W と、前配平均膜厚 t 3 との関係が、W / t 3 > 2.0の関係を満たしてなる請求項1ないし請求項7のいずれかに記載の磁界センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は外部磁界を電気信号 に変換する磁界センサ、特に小型の薄膜地磁気センサに 関する。

[0002]

【従来の技術】地磁気のような微少磁界を検出する方法の一つとして特に注目を集めているものとして、例えば、特開平8-75835号公報に開示の技術がある。当該公報には、基板上に磁性薄膜を成膜し、その長手方向の両端に、それぞれ電極を設けた磁気インピータンス効果素子が開示されている。この磁気インピータンス効果は、当該公開公報における発明者の一人である毛利佳年雄先生により提案されたものであるが、長方形または線状の強磁性体の短辺(幅)方向、円周方向に予め磁気異方性を付与しておくことに特徴がある。長手方向からの磁路率が上昇し、それにより表皮効果が増加するための遊磁率が上昇し、それにより表皮効果が増加するため

特開2001-4726

に強磁性体のインピーダンスが増加することを利用している。 すなわちいわゆるフラックスゲート磁界センサと

は全く異なる原理を利用している。 【0003】さらに、特開平8-330745号には、 長方形の基板の上面全面に磁性薄膜を形成した磁気イン ピーダンス効果による磁気検出素子が開示されている。

【0004】また、特別平11-109006号には矩形状の磁性薄膜を用い、薄膜パイアスコイル、薄膜食帰還コイルと、薄膜で全てを構成した、薄膜型磁気インビーダンスセンサが開示されている。

【0005】また、従来公知の磁気インダクタンス効果を利用した直交フラックスゲートセンサにおいても、磁気インピーダンス効果センサと同様に磁性体に高周波電流を通電することが知られている。例えば、特許番号2617498号には導電性を有する帯状強磁性体磁気コアにパルス電流を印加し、磁気コアに巻回された導体巻線からの電気信号で外部磁界を検出する磁界センサが開示されている。用いられる磁性体は磁気がゼロのアモルファスワイヤや帯状のアモルファス薄帯が用いられている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これらの磁性体直接高周波励磁型磁界センサにおいて、より小型化、高集積化を目指して、磁性体を薄膜化しても期待したほどの出力が得られないという問題点が有った。これは、薄膜では、その幅に対して厚さが薄いために、励磁が有効に起こりにくいことに庭因しているものと考えられる。

[0007] このような実状のもとに本発明は創案されたものであり、その目的は、上記従来の問題点を解決し、極めて高感度で小型の磁界センサを提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】このような課題を解決するために、本発明のは、略長方形状の磁性薄膜を有し、当該磁性薄膜の長手方向両端部から高周波電流を通電する磁界センサにおいて、前記磁性薄膜の幅方向断面における形状は、その幅方向中央部近傍の膜厚を t 2、 幅方向端部近傍の膜厚 t 1 とした場合、 t 2 > t 1 を満たしてなるように構成される。

【0009】また、本発明の好ましい態様として、前配 磁性環膜の幅方向断面における前記幅端部近傍の膜厚 t 1と、中央部近傍の膜厚 t 2との関係が、 t 2/t l> 1. 2の関係を摘たしてなるように構成される。

【0010】また、本発明の好ましい態様として、前配磁性薄膜の幅方向断面における前配幅端部近傍の膜厚t 1と、中央部近傍の膜厚t2との関係が、t2/t1> 1.5の関係を満たしてなるように構成される。

の磁界により、磁性体の磁化ベクトルが回転し、幅方向 【0011】また、本発明の好ましい態様として、前記の透磁率が上昇し、それにより表皮効果が増加するため 50 磁性薄膜の平均膜厚 t 3 は、1 ~ 20 μmに構成され

40

る。

3

【〇〇12】また、本発明の好ましい態様として、前紀 磁性薄膜は、電気めっき法により成膜された磁性膜とし

て構成される。 【0013】また、本発明の好ましい態様として、本発 明の磁界センサは、磁気インピーダンス効果を用いた磁

界センサとして構成される。 【0014】また、本発明の好ましい態様として、本発 明の磁界センサは、磁気インダクタンス効果を用いた磁 界センサとして構成される。

【0015】また、本発明の好ましい態様として、前記 磁性薄膜の幅方向断面における幅Wと、前記平均應厚 t 3との関係が、W/t3>2.0の関係を満たしてなる ように構成される。

【0016】本発明によれば、特に、ウエハープロセス により一括形成可能な、磁性薄膜を用いた小型磁界セン サでありながら、低い励磁電流でも、磁性薄膜(磁性 体)が効率良く励磁されるため、低消費電力、高級度化 を同時に実現するものである。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的実施の形態 について詳細に説明する。

【0018】図1は、本発明の磁界センサ1の好適な一 **実施形態を概略的に示した斜視図であり、図2は図1の** A-A方向の断面矢視図である。

【0019】これらの図に示されるように、本発明の磁 界センサは、基板5の上に略長方形状の強磁性体からな る磁性薄膜11、12、13、14を有している。これ らの磁性薄膜11,12,13,14には、図示のごと く一括した状態で導体コイル20が巻回されている。本 30 実施の形態の場合、4つの磁性薄膜は、路長方形状の磁 性薄膜を2本ずつ1組として(11と12、13と1 4)、並列かつ直列に接続されている。すなわち、磁性 薄膜11.12および磁性薄膜13,14の片側端には それぞれ、一体的に接続された通電部41および通電部 42が形成されており、この一方で4つの磁性薄膜の他 方端には、4つのコア端部を一体的に接続した折り返し のための導電膜60が設けられている。通電部41,4 2は、高周波電流を通電するために形成されており、図 示のごとく高周波電額9が接続されるようになってい る。

【0020】これらの磁性薄膜11,12,13,14 には、例えば、磁界検出用の導体コイル20が巻回され ている。導体コイル20は、通常、薄膜コイル20とし て形成され、コイルの引き出し部には電極端子51、5 2が設けられている。そして、通常、篦板端子51、5 2からワイヤーボンダーにより、外部に設けられた電源 および信号処理部へと接続がなされる。もちろん、電極 端子51、52に半田パンプを設け、基板面を上にして プリント基板等に実装することも可能である。あるい

(3)

20

特朋2001-4726

は、スルーホールを有する基体にセンサを形成し、衆子 面を上にプリント基板等に実装することも可能である。 【0021】このような本発明の好適な一実施形態にお いては、磁性薄膜の通電部41、42から商周波電流を 通電し、前記強磁性コア11,12,13,14に巻回 された導体コイル20に発生する信号を、電極端子5 1、52から出力として検出する。

【0022】図1に示されるように、複数の強磁性コア を組み合わせるとともに、これらを所定の間隙を空けて 10 並列配置させ、これらの磁性薄膜の実質的な長手方向両 端部に高周波電流を通電するための通電部を一体的に形 成させ、前記複数の磁性薄膜が実質的に並列、または、 かつ直列に接続されるよう構成することにより、一枚の 幅広のコアを用いる場合と比べて、反磁場の影響が小さ くなり磁性薄膜の実効透磁率が高くなるために高い出力 が得られる。また、磁性薄膜の融区構造も改善されるた めにノイズ成分が小さくなるという効果が発現する。

【0023】なお、図1に示されるように磁性薄膜1 1, 12, 13, 14の両端部における短辺部は、それ **ぞれ鋭角(先端部が尖がった形状)を形成しているが、** このような形骸も略長方形状の1つと見なされる。鋭角 を形成させることにより、いわゆる単純な長方形状の磁 性体に比べると、磁区構造が安定し、ノイズを低減させ る効果が期待できる。すなわち、本発明で含う「略長方 形状」とは、その長さL(図1)がその幅W(図2)よ りも長い状態を示す。なお、磁性薄膜の端部の短辺部に 鋭角を形成している場合の長さLとは全長を指す。 1 つ の酸性薄膜において、上記幅(W)に対する長さ(L) の比であるL/Wの値は、10以上1000以下、特に 10以上300以下であることが好ましい。

【0024】図3だは、図2における一つの磁性薄膜1 1の幅方向断面の拡大図が示される(他の磁性薄膜 1 2, 13, 14についても、磁性薄膜11と実質的に同 じ形盤であるので、ここでは、磁性薄膜 1 1を代表例に とって以下説明する)。本発明の第1の特徴は、図3に 示されるように略長方形状の磁性薄膜11の当該磁性薄 膜の幅方向断面における幅をW、幅端部近傍の膜厚をt 1、中央部近傍の廐厚をt2とした場合に、t2/t1 >1であり、好ましくはt2/t1>1.2、より好ま 40 しくは t 2 / t 1 > 1 . 5 の断面形状を有するように棒 成される。ここで、幅端部近傍の膜厚t1は、幅端部か ら、幅Wの5%の位置における高さで定義される。すな わち、本発明では、図3に示されるように幅端部から O. 05Wの位置での高さをt1として定義している。 膜厚 t 2 は、幅Wの中央部近傍の膜厚かつ最大膜厚で定 **抜される。上記t2/t1の値が1以下になると、低い** 励磁電流で磁性体の効率のよい励磁が得られにくくなっ てしまうという不都合が生じる。つまり従来一般的に使 用されている磁性薄膜ではt1=t2であり、同一の励 50 磁電流に対して、本発明に比べて低い出力しか得られな

(4)

特開2001-4726

い。これは励磁電流により発生する磁界が磁性体内を流 れにくいためである。これに対して本発明では t 2/t 1>1となっているために励磁電流により発生する磁界 が磁性薄膜内を流れやすい。

【0025】また、本発明においては、t2/t1>1 であるから、一般には幅方向中央部で護厚が厚くなる断! 面凸形状が一般的であると考えられるが、特に、上記本 発明の数値要件を満たすものであれば凸形状に限定され るものではない。また、編Wと平均膜厚 t 3との関係 は、W/t3>2.0、好ましくはW/t3>10、よ 10 り好ましくはW/t3>50の場合に特に効果が顕著と なる。本発明が基本的に奪膜に起因する問題点を解決す るためになされたものであるからである。ここで、平均 膜厚 t 3は、薄膜の断面形状により算出した平均膜厚と して定義され、例えば、図3に示される薄膜断面の幅を 複数個に細分化し(微小幅 A W)、各細分化された幅で の高さをそれぞれ求め、これらの高さの算術平均をとれ ばよい。

【0026】本発明で用いられる磁性薄膜幅方向断面図 の好適な具体例が図4 (A) ~ (F) にそれぞれ示され る。 図4 (A) はやや半円に近い形態であり、図4

(B) は図3に類似する形態であり、図4 (C) は図4 (A) の変形例に近い形態であり、図4(D) は出来る だけ楕円ないし円形に近づけようとした形態であり、図 (E) は図(D)形成のための成膜を途中で中止して作 製した形態、図4 (F) は階段状に膜を積み上げた形態 である。

【0027】なお、本発明との形状比較のために、図1 0 (A)、(B) にそれぞれ比較例を示した。図10 (A)、(B) ともにその断面形状は t 2/t 1>1の 条件を満たしていないために本発用の効果は発現しな V.

【0028】また、本発明の磁性薄膜11の膜厚、特に 平均膜厚 t 3 は、1~20μmであることが好ましい。 この膜厚が 1 μ m未満では磁性体の抵抗値が大きくなり 励磁電流を流すために消費される電気量が多くなってし まう。また磁気インピーダンス効果を用いた磁界センサ の場合には、変皮効果が現れにくく出力が得られにくく なってしまう。さらに磁性薄膜11(磁性体)を流れる **莊界分布が悪く有効に磁性薄膜が磁化されない。また、** 膜厚が20μmを超えると、成膜に時間がかかり製造コ ストが高くなってしまう。またコイル形成等の薄膜プロ セスが困難となり歩留まりが低下してしまう。

【0029】本発明の磁性薄膜11はスパッタ、蒸着等 の真空成蹊法でも成膜可能であるが、電気めっき法によ り成膜することが好ましい。 すなわち、フォトレジスト を用いたバターンめっき缶により成膜する際の、成膜条 件、電流密度、撹拌速度、温度、めっき裕組成(金属イ オン濃度、添加剤濃度、導電塩濃度等)を選択すること。 断面形態のものが容易に作製可能となる。

【0030】フレームめっき法は、図5に示されるよう にフォトレジストの壁の内部にめっき膜を成膜する手法 である。すなわち、図5 (A) に示されるように基板5 の上に下地導館膜91を形成し、さらにフォトレジスト 手法を用いて所定のスペースSを空けてフレーム機能を 果たすフォトレジスト壁95,95を作製する。次い で、スペースS内に磁性薄膜11をめっき成膜して埋設 させ(図5(B))、しかる後、フォトレジスト壁 9 5, 95を除去する(図5(C))。これにより、図 3、図4 (B) に類似の断面形態を有する磁性薄膜11 が形成される。

【0031】このような成譲方法に築じて図6に示され るようにフォトレジスト95,95の上に大きく磁性蒜 膜の一部をはみ出させた形態も作製可能である。

【0032】また、図7に示されるように磁性薄膜を成 膜する前の工程で、予め下地導電膜91の表面に下地絶 縁磨102.102により図示のごとくなだらかな凹部 を作製するとともに、その両端にフレームめっき用のレ ジスト105,105を形成しておき、しかる後、形成 された凹部に磁性薄膜を埋設させて、断面楕円ないし円 形に近い形状の磁性薄膜を形成させるようにすることも できる。図7に示される磁性薄膜の断面形状は、実質的 に、図4 (D) の断面形状に相当する。そして、図4 (D) の断面形状に至る前に成膜を途中でほどよく止め ると図4 (E) の形態が形成できる。

【0033】上述のごとく磁性薄膜11の幅方向断面に おける幅端部近傍の磁性層厚をt1、中央部の磁性層厚 をt2とした場合にt2>t1である断面形態を有する 本発明の磁界センサは、磁性薄膜(磁性体)の長手方向 に貫流を流し、その電流により生じた磁界により磁性薄 膜を磁化する動作メカニズムの磁界センサに広く用いる ことが可能である。その検出原理により、 (1) 磁気イ ンピーダンス効果を用いる場合と(2) 磁気インダクタ ンス効果を用いる場合の両方に適用可能である。

【0034】上記のごとく構成される本発明の磁界セン サは、前述のように磁性障膜に直接通電による励磁効率 を向上させることができるだけでなく、磁性薄膜の周囲 に巻回されたコイルと磁性薄膜との磁気的統合が良好と なり、検出効率も向上する。さらに磁性薄膜の周囲に巻 回されたコイルを検出コイルとしてではなく、パイアス 磁界発生コイルや、負帰還磁界発生コイルとして用いる 場合にも、効果的に磁界を発生させることが可能とな る。その結果、同じ磁界を磁性薄膜に印加するのに要す る電流値を減少させることも可能である。

【0035】磁性薄膜としてはNiFe、NiFeP、 Cofe, Conife, Cofep, NifeMo, FeZrN、FeN等の公知の各種の磁性材料が使用可 能である。なお、特に、MI(磁気インピーダンス)セ により、例えば、図4(Λ)~(F)に示される種々の 50 ンサ用の磁性薄膜としては、異方性磁界Hkが100e

7

以上300c以下の材料、例えば、NiFeCo3元合 金磁性薄膜、CoFe2元合金磁性薄膜が特に好まし

【0036】また、図1に示されるように磁性薄膜は4 個である必要は無く、そ以外の複数個ないしは1個であ ってもよい。

【0037】図1における磁界センサにおいて、用いら れる導体コイル20は、いわゆる薄膜プロセスに基いて 形成される薄膜コイル20とすることが好ましい。図2 に薄膜コイル20の断面が部分的に示されており、薄膜 コイル(検出用コイル)は、通常、下部コイル部分21 と、上部コイル部分25との結合により形成される。こ の場合、歴性薄膜11,12,13,14との絶縁を図 るために、絶縁層71,72が磁性薄膜を囲むように形 成されている。なお、導体コイルは上述したように検出 コイルに限らず、パイアス磁界発生コイルや、負帰遠磁 界発生コイルとして用いても良い。

【0038】なお、薄膜コイルを薄膜形成すると同時 に、例えば、飼からなる前記通電部41,42や折り返 しのための導電膜60を形成すれば、製造工程の合理化 が図られる。

【0039】なお、上記の隣接する磁性薄膜同士の間隙 は、0.1~50μ血程度とされる。

[0040] 本発明の磁界センサにおいては、磁性薄膜 11, 12, 13, 14の長手方向に高周波電流を流 す。本発明における高周筱電流とは、時間により電流値 が変化する電流の総称であり、サイン波、矩形波、総 **彼、パルス波等のいずれの波形においても用いることが** 可能である。

【0041】図8には本発明の磁界センサの異なる実施 の形態、特に、導体コイル20の巻き方の変形例が示さ れている。これによれば、例えば2本の磁性薄膜11, 12に、1本の導体コイル20が順次連続的に巻き付け されている。このような巻き付け方を採択することによ り、例えば、励磁ノイ*ズ*が減るという効果が生じる。

【0042】また、本発明の磁界センサは、図2に示さ れるように公知の有機物、および/または無機物の保護 膜75を最上面に設けることが好ましい。 さらに、他の 電子部品同様の樹脂對止の処理をすることも可能であ る。この場合には、磁性薄膜に大きな応力がかからない 40 ように、樹脂封止をする前に、予め、応力緩和層として 封止樹脂とは異なる樹脂で保護層を形成しておくことが 笔ましい。

(5)

特開2001-4726

【0043】また、本発明の磁界センサを2つ組み合わ せることで、2軸の磁界センサ、3個組み合わせること で3軸の磁界センサとすることも可能である。この瞭 に、各センサを構成する磁性薄膜の電流が流れる方向 は、互いに直交する配置となる。 2 軸の場合には、1 枚 の基板の表と裏にそれぞれ衆子部を形成したり、あるい は2つのセンサを一枚の基板上に積層して形成したりす ることも可能である。

[0044]

【実施例】以下に具体的実施例を示し、本発明をさらに 詳細に説明する。

[実験例1]

(実施例 I - 1 - I - 4、比較例 I - 1 - I - 2) 【0045】図1に示されるような磁界センササンブル を下記の要徴で作製した。

【0046】具体的サンブルの作製

【0047】表面に酸化皮膜を有するシリコンウエハー 基板の上に下部コイルを電気めっき法により形成した。 なお、コイル引き出し終は、下部コイル作製時に両端と も作製し、歩留まり向上を図った。次いで、熱硬化ノボ ラック樹脂からなる下部絶縁層上に、NiFeめっき膜 からなる磁性薄膜(コア)をパターン電気めっき法によ り、長手方向に磁界を印加しながら下記表1に示すよう に電流密度を変えて減々作製した。

【0048】磁気薄膜 (コア) の長さLは2mm、幅W は400mm、膜厚t1,t2は下記表1に示すとおり とした。なお、作製したサンプルが有する磁性薄膜の構 成本数は1本である。磁性穿膜の平均膜厚 t3は、4μ なとした。

【0049】 磁性薄膜(コア)形成後に、上部絶縁層を介 して上部コイルを形成した。上部コイルのフォトレジス ト露光時には、レジスト膜厚に分布が生じるため補助露 光マスクを用いた。最後に保護層として絶縁層を形成し 磁界センサとした。

【0050】完成した磁界センサの磁性薄膜コアに周波 数5MH z サイン波形高周波電流を印加し、地磁気

(O. 30e) による出力値を求め、IT当たりの出力に 換算して各種の察子サンプルを比較した。なお、t1お よびt2の測定は、磁性薄膜コアの幅方向断面を電子顕 徽鏡で観察して行った。実験結果を下記表1に示した。

[0051]

【表1】

(6)

9

特開2001-4726

10

表 1

	电流态度 (A/dm2)	tl (µm)	t2 (μπ)	t2/t1	出力 (mV/T)	
尖施例I-1	0.6	2.1	6.0	2.86	8000	
実施例I-2	1.0	4.2	5.4	1.28	6500	
実施例I-3	0.7	3.5	5.3	1.51	8000	
実施例I.4	1.0	0.2	7.0	14.0	9500	
比較例1-1	1.5	4.0	4.0	1.0	5500	
比較例 [-2	2.5	5.1	3.2	0.63	3500	

比较例 I-1: 図10 (A) 相当比较例 I-2: 図10 (B) 相当

【0052】[实験例11]

【0053】次なる本発明の好適な実施例として、図9に示されるようなMI(磁気インピーダンス)センサを作製した。すなわち、コーニング社7059ガラス基板上に、電気めっき法により、膜厚4μmの下部コイルc1 およびc2を形成した。この下部コイルc1およびc2は、後の工程で上部コイルc11およびc22と接続され、それぞれ 20 が25ターンのパイアス印加用コイル(C1)および負帰還コイル(C2)を形成するようにした。

【0054】なお、下部コイルのおよびの2の長年方向は、磁性薄膜11の長手方向と直交するように配置した。これは下部コイルによる凹凸が磁性薄膜11の磁気特性、特に異方性に影響を及ぼすためである。すなわち、下部コイルのおよびC2の長手方向を、磁性薄膜11の長手方向と直交させることで、磁性薄膜11の異方性を幅方向に付与することが効果的に行える。すなわち、もし図9に示される下部コイルの1、C2と上部コイルの11、C3の22が、逆に設けられた場合、つまり磁性薄膜と直交しないコイルの11、C22が磁性薄膜の下にあった場合を考える。すると、磁性薄膜の異方性がコイルの11、C22の長手方向に曲げられてしまう。

【0055】なお、下部コイルc1. c2形成時、すなわち 磁性薄膜11を形成する前に磁性体に通電するための通 **

*電部60,60を、子め成膜しておいた。次に、下部コ イルo1, c2上にポリイミドレジストにて下部絶縁層(図 示していない)を形成した。次いで、磁性薄膜11とし TNiFcめっき膜を幅方向に磁界を印加しながら、幅 20μm、長さ700μmのパターンで成膜した。成膜 時の電流密度を下記表2に示すように種々変化させて断 面形状の異なる3種類の磁性薄膜(磁性体)を成膜した (実施例リー1、比較例リー1、リー2)。 次に、上部絶縁層 (図示していない)、上部コイルc11,c22を形成し、下 記表 2 に示すような実施例サンブル川-1および比較例サ ンプルロー1,11-2を作製した。磁性薄膜の平均膜厚 t 3 は、5μπとした。なお、上部コイル形成時にも、磁性 薄膜11に通電するための通電部60,60を同時に形 成した。すなわち、磁性薄膜11の通電部60、60 は、下面と上面の両方が導体で覆われ、導体でサンドイ ッチされた構造に形成した。これにより確実な通電が保 証できる。なお、質複53,54,および55,56 は、それぞれバイアス印加用コイル(CI)および負券 選コイル(C2)の通電用電極である。

【0058】結果を下記表2に示した。 【0057】

【表 2】

	意施密度 (A/dm2)	tl (µ m)	t2 (μ m)	t2/t]	バイアス コイル 印加退徒	負婦選 コイル 印加選派	出 <i>小</i> (mV/T)
実務例 J1-1	0.7	3.5	7.0	2.00	12	а	9000
比較例 11-1	1.0	5.0	5.0	1.00	15	4	6500
比較例 II-2	1.4	7.0	3.2	0.46	22	6	2200

ライルの月加配流の単位はmA 比較例 II-1: 図10 (A) 押当 比較例 II-2: 図10 (B) 相当

[0058]

【発明の効果】上記の結果より本発明の効果は明らかで ある。すなわち、本発明の磁界センサは、略長方形状の

磁性薄膜を有し、当該磁性薄膜の長手方向両端部から高 周波電流を通電する機構を有し、前記磁性薄膜の幅方向 50 断面における形状は、その幅方向中央部近傍の膜厚を t 11

2、幅方向端部近傍の膜厚t1とした場合、t2>t1 を満たしてなるように構成されているので、従来のセン サと比べて、極めて高感度となり、しかも小型化が図れ るという効果を奏する。より具体的には、磁性薄膜に直 接通電による励磁効率を向上させることができるだけで なく、磁性薄膜の周囲に参回されたコイルと磁性薄膜と の磁気的結合が良好となり、検出効率も向上する。さら に磁性薄膜の周囲に巻回されたコイルを検出コイルとし てではなく、パイアス磁界発生コイルや、負帰還磁界発 生コイルとして用いる場合にも、効果的に磁界を発生さ せることが可能となる。その結果、同じ磁界を磁性薄膜 に印加するのに要する電流値を減少させることも可能と なる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の磁界センサの好適な一例を概略的に示 した斜視図である。

【図2】図1のA-A断面矢視図である。

【図3】図2における一つの磁性薄膜の幅方向断面の拡 大図である。

【図4】 (A) ~ (F) は、それぞれ本発明における磁 20 性薄膜の好適な幅方向断面の態様を示す図面である。

【図5】(A)~(C)は、本発明の磁性薄膜を形成す

(7)

特開2001-4726

るための好適な製造方法の一例であるフレームめっき法 を経時的に説明するための図面である。

【図6】本発明の磁性薄膜を形成するための好適な製造 方法の一例を説明するための図面である。

【図7】本発明の磁性薄膜を形成するための好適な製造 方法の一例を説明するための図面である。

【図8】本発明の磁界センサの異なる実施の形態、特 に、導体コイルの巻き方の変形例を模式的に示した図面 である。

【図9】本発明の磁界センサの異なる実施の形態、特 に、MI (磁気インピーダンス) センサを模式的に示し た図面である。

【図10】 (A) ~ (B) は、それぞれ比較例である磁 性薄膜の幅方向断面の態様を示す図面である。

【符号の説明】

1…磁界センサ

5…茶板

9…高層波電源

11、12、13、14…磁性薄膜

20…導体コイル

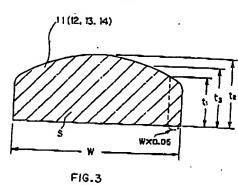
41, 42…通電部

51、52…電極端子

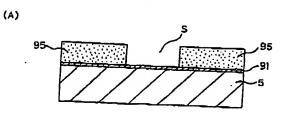
【図1】 图2] [图4] (A) . (B) (C) FIG.2 (D) FIG.1 (E) (F) FIG.4 (8)

特開2001-4726

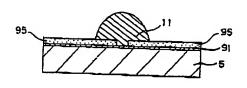




[図5]

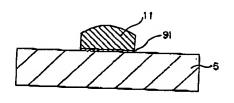


[図6]



(C)

(B)



(A)

(B)

FIG.5

FIG.6





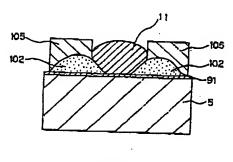


FIG.7

[図8]

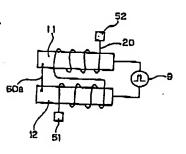


FIG.8

【図10】





比較例



FIG.10

(9)

特開2001-4726

(図9)

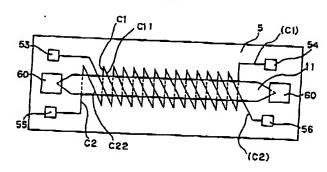


FIG.9

フロントページの統合

(72)発明春 及川 亨

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

7037079112

F ターム(参考) 2G017 AA01 AA16 AC09 AD42 AD61 AD63 AD65 BA03